

ओ 4および8チャネル、 マイクロパワー・サンプリング 12ビット、シリアルI/O、A/Dコンバータ

特長

- 12ビット分解能
- 自動シャットダウン時の標準消費電流:1nA
- 低消費電流:320µA標準 ■ 保証DNL: ±3/4 LSB(最大)
- 単一5V電源動作

(3Vバージョンも用意:LTC1594L/LTC1598L)

- マルチプレクサ:4チャネルMUX(LTC1594)
 - 8チャネルMUX(LTC1598)
- 独立したMUX出力およびADC入力ピン
- MUXとADCを別々に制御可能
- サンプリング・レート: 16.8ksps
- QSPI、SPI、MICROWIRETMなどに対応するI/O
- 小型パッケージ:16ピン細型SC(LTC1594)

24ピンSSOP(LTC1598)

アプリケーション

- ペン・スクリーン・デジタイザ
- バッテリ駆動システム
- リモート・データ収集
- 絶縁型データ収集
- バッテリ監視
- 温度測定

概要

LTC®1594/LTC1598はそれぞれ4チャネルおよび8チャネル・マルチプレクサのマイクロパワー、12ビット・サンプリングA/Dコンバータです。変換実行時の消費電力はわずか標準320μAですが、変換を行っていないときは自動的に標準1nAまでパワーダウンします。LTC1594は16ピンSOパッケージ、LTC1598は24ピンSSOPパッケージで供給されます。両方とも5V電源で動作します。これらの12ビット・スイッチト・キャパシタ逐次比較型ADCには、サンプル&ホールドが内蔵されています。

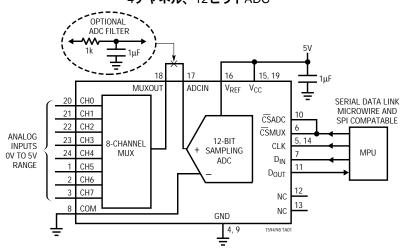
内蔵シリアル・ポートにより、3本または4本の伝送線を通してさまざまなマイクロプロセッサおよびマイクロコントローラへ効率よくデータ転送を行えます。このような伝送機能をマイクロパワー消費電力で実現しているため、リモート配置が可能であり、また絶縁バリアを通したデータ伝送も可能です。

この回路は計測アプリケーションで使用したり、外部リファレンス電圧を接続して使用することができます。また、高インピーダンスのアナログ入力および縮小スパン(1.5V以下のフルスケール)で動作可能なため、多くのアプリケーションでセンサやトランスデューサに直接接続でき、利得段を必要としません。

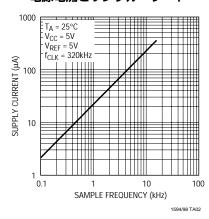
∠T、LTC、LTはリニアテクノロジー社の登録商標です。 MICROWIREは、ナショナル・セミコンダクター社の商標です。

標準的応用例

200Hz**でサンプリングし**、5V**電源で動作する**24μW、 4**チャネル**、12**ビット**ADC



電源電流とサンプル・レート

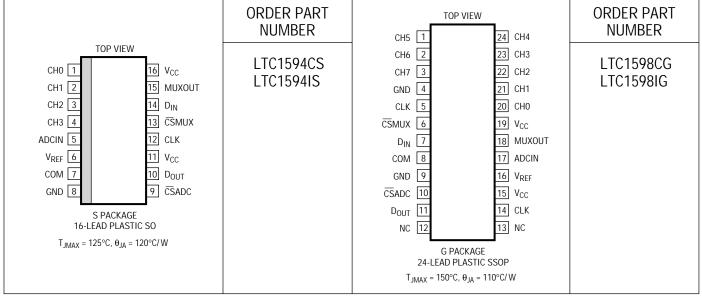


絶対最大定格

(Notes 1, 2)	
GNDに対する電源電圧(V _{CC})	12V
電圧	
アナログ・リファレンス	$-0.3V \sim (V_{CC} + 0.3V)$
アナログ入力	- 0.3V ~(V _{CC} + 0.3V)
デジタル入力	0.3V ~ 12V
デジタル出力	$-0.3V \sim (V_{CC} + 0.3V)$

消費電力 動作温度範囲	500mW
LTC1594CS/LTC1598CG0	~ 70
LTC1594IS/LTC1598IG 40	_
保存温度範囲 65	~ 150
リード温度(半田付け、10秒)	300

パッケージ/発注情報



ミリタリ・グレードに関してはお問い合わせください。

推奨動作条件 (Note 5)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
V_{CC}	Supply Voltage (Note 3)		4.5		5.5	V
f _{CLK}	Clock Frequency	V _{CC} = 5V	(Note 4)		320	kHz
t _{CYC}	Total Cycle Time	f _{CLK} = 320kHz	60			μs
t _{hDI}	Hold Time, D _{IN} After CLK↑	V _{CC} = 5V	150			ns
$t_{su\overline{CS}}$	Setup Time CS↓ Before First CLK↑ (See Operating Sequence)	V _{CC} = 5V	1			μs
t _{suDI}	Setup Time, D _{IN} Stable Before CLK↑	V _{CC} = 5V	400			ns
t _{WHCLK}	CLK High Time	V _{CC} = 5V	1			μs
t _{WLCLK}	CLK Low Time	V _{CC} = 5V	1			μs
t _{WHCS}	CS High Time Between Data Transfer Cycles	f _{CLK} = 320kHz	16			μs
$\overline{t_{WLCS}}$	CS Low Time During Data Transfer	f _{CLK} = 320kHz	44			μs

6

コンバータおよびマルチプレクサの特性 (Note 5)

			LTC15	94CS/LTC	1598CG	LTC159	4IS/LTC1	598IG	
PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	UNITS
Resolution (No Missing Codes)		•	12			12			Bits
Integral Linearity Error	(Note 6)	•			±3			±3	LSB
Differential Linearity Error		•			± 3/4			±1	LSB
Offset Error		•			±3			±3	LSB
Gain Error		•			±8			±8	LSB
REF Input Range	(Notes 7, 8)				1.5V to V ₀	_{CC} + 0.05V			V
Analog Input Range	(Notes 7, 8)		$-0.05V$ to $V_{CC} + 0.05V$				V		
MUX Channel Input Leakage Current	Off Channel	•			±200			±200	nA
MUXOUT Leakage Current	Off Channel	•			±200			±200	nA
ADCIN Input Leakage Current	(Note 9)	•			±1			±1	μΑ

ダイナミック精度(Note 5)f_{SMPL} = 16.8kHz

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN TYP	UNITS	
S/(N + D)	Signal-to-Noise Plus Distortion Ratio	1kHz Input Signal	71		dB
THD	Total Harmonic Distortion (Up to 5th Harmonic)	1kHz Input Signal	-78	dB	
SFDR Spurious-Free Dynamic Range		1kHz Input Signal	80	dB	
	Peak Harmonic or Spurious Noise	1kHz Input Signal	-80		dB

デジタルおよびDC電気的特性(Note 5)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
V_{IH}	High Level Input Voltage	V _{CC} = 5.25V	•	2.6			V
V_{IL}	Low Level Input Voltage	V _{CC} = 4.75V	•			0.8	V
I _{IH}	High Level Input Current	$V_{IN} = V_{CC}$	•			2.5	μА
I _{IL}	Low Level Input Current	$V_{IN} = 0V$	•			-2.5	μА
V_{OH}	High Level Output Voltage	$V_{CC} = 4.75V$, $I_{O} = 10\mu A$	•	4.0	4.64		V
		$V_{CC} = 4.75V$, $I_{O} = 360\mu A$	•	2.4	4.62		V
V_{OL}	Low Level Output Voltage	$V_{CC} = 4.75V, I_0 = 1.6mA$	•			0.4	V
I _{OZ}	Hi-Z Output Leakage	CS = High	•			±3	μА
I _{SOURCE}	Output Source Current	V _{OUT} = 0V			-25		mA
I _{SINK}	Output Sink Current	$V_{OUT} = V_{CC}$			45		mA
R _{REF}	Reference Input Resistance	CS = V _{IH}			5000		$M\Omega$
		$\overline{CS} = V_{IL}$			55		$k\Omega$
I _{REF}	Reference Current	CS = V _{CC}	•		0.001	2.5	μА
		$t_{CYC} \ge 760 \mu s$, $f_{CLK} \le 25 kHz$			90		μΑ
		$t_{CYC} \ge 60 \mu s$, $f_{CLK} \le 320 kHz$	•		90	140	μΑ
I _{CC}	Supply Current	$\overline{\text{CS}} = \text{V}_{\text{CC}}, \text{ CLK} = \text{V}_{\text{CC}}, \text{ D}_{\text{IN}} = \text{V}_{\text{CC}}$	•		0.001	±5	μА
		$t_{CYC} \ge 760 \mu s$, $f_{CLK} \le 25 kHz$			320		μΑ
		$t_{CYC} \ge 60 \mu s$, $f_{CLK} \le 320 kHz$	•		320	640	μΑ



LTC1594/LTC1598

AC特性(Note 5)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
t _{SMPL}	Analog Input Sample Time	See Figure 1 in Applications Information		1.5			CLK Cycles
f _{SMPL(MAX)}	Maximum Sampling Frequency	See Figure 1 in Applications Information	•	16.8			kHz
t _{CONV}	Conversion Time	See Figure 1 in Applications Information			12		CLK Cycles
t_{dDO}	Delay Time, CLK↓ to D _{OUT} Data Valid	See Test Circuits	•		250	600	ns
t _{dis}	Delay Time, CS↑ to D _{OUT} Hi-Z	See Test Circuits	•		135	300	ns
t _{en}	Delay Time, CLK↓ to D _{OUT} Enabled	See Test Circuits	•		75	200	ns
t_{hDO}	Time Output Data Remains Valid After CLK↓	C _{LOAD} = 100pF			230		ns
t _f	D _{OUT} Fall Time	See Test Circuits	•		50	150	ns
t _r	D _{OUT} Rise Time	See Test Circuits	•		50	150	ns
t_{ON}	Enable Turn-On Time	See Figure 1 in Applications Information	•		260	700	ns
t _{OFF}	Enable Turn-Off Time	See Figure 2 in Applications Information	•		100	300	ns
t _{OPEN}	Break-Before-Make Interval		•	35	160		ns
C_{IN}	Input Capacitance	Analog Inputs On-Channel			20		pF
		Off-Channel			5		pF
		Digital Input			5		pF

は全動作温度範囲の規格値を意味する。

Note 1: 絶対最大定格はそれを超えるとデバイスの寿命に影響を及ぼす値。

Note 2: すべての電圧値はGNDを基準にする。 Note 3: これらのデバイスは5Vで仕様が規定されている。3V仕様のデバイス (LTC1594L/LTC1598L)については当社にお問い合せください。

Note 4: 高温でリーク電流が増加すると、S/Hが低下するため、85 では $f_{CLK} \ge 160$ kHx、70 では $f_{CLK} \ge 75$ kHx、25 では $f_{CLK} \ge 18$ Hxが推奨される。 Note 5: 注記がない限り、 $V_{CC} = 5$ V、 $V_{REF} = 5$ V、およびCLK = 320kHz。 \overline{CS} ADC ピンと \overline{CS} MUXピンはテスト中には連結される。

Note 6: 直線性誤差はA/D伝達曲線の実際のエンド・ポイント間で規定されて いる。

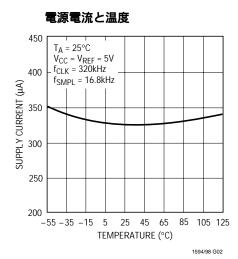
Note 7: 各リファレンスとアナログ入力には2個の内蔵ダイオードが接続されて Note 7. 音 9 ファレフスとア 5 ロップハには2回の内蔵 9 イネードが接続されている。これらのダイオードはリファレンスまたはアナログ入力電圧がGNDから ダイオード1個分低いか、 V_{CC} よりダイオード1個分高いと導通する。このスペックでは、 $4.5V \le V_{CC} \le 5.5V$ の場合に、いずれかのダイオードの50mV順バイアスが許容されている。これはリファレンスまたはアナログ入力が電源電圧を50mV以上超えない限り、出力コードが正しいことを意味する。したがって $0V_{CC}$ といる。 55mlv久上足人ない限り、出りコートルーレーとと思う。 したがってい - 5Vの絶対入力電圧範囲を達成するには、初期許容差、温度変動、および負荷 に対して最小4.950Vの電源電圧が必要となる。

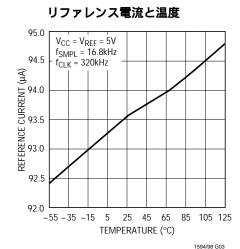
Note 8:推奨動作条件。

Note 9:チャネル・リーク電流はチャンネル選択後に測定される。

標準的性能特性

電源電流とサンプル・レート 1000 T_A = 25°C V_{CC} = 5V $V_{REF} = 5V$ f_{CLK} = 320kHz SUPPLY CURRENT (µA) 10 ----1 0.1 10 100 SAMPLE FREQUENCY (kHz)

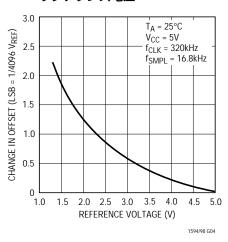




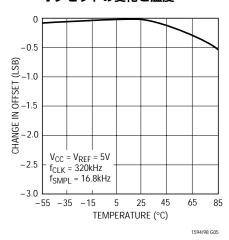
6

標準的性能特性

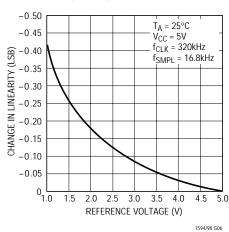
オフセットの変化と リファレンス電圧



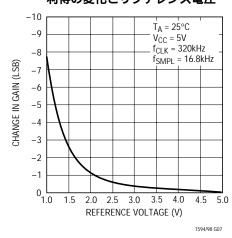
オフセットの変化と温度



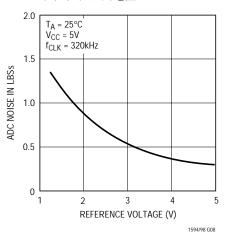
直線性の変化とリファレンス電圧



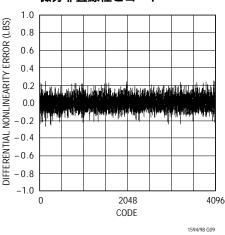
利得の変化とリファレンス電圧



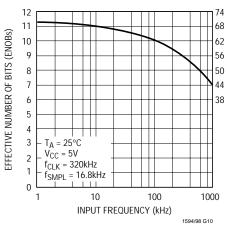
ピーク・ツー・ピークADCノイズと リファレンス電圧



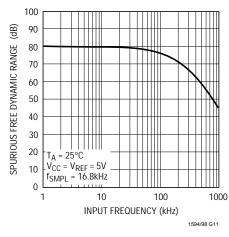
微分非直線性とコード



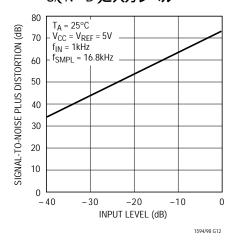
有効ビットおよび S/(N+D)と入力周波数



スプリアス・フリー・ ダイナミック・レンジと周波数



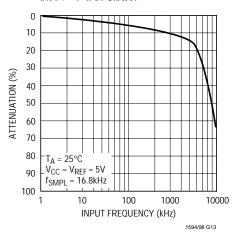
S/(N+D)と入力レベル



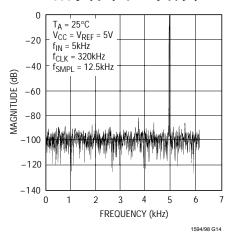


標準的性能特性

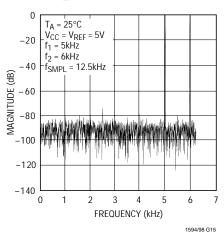
減衰と入力周波数



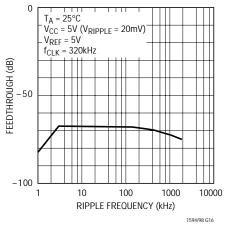
4096ポイントのFFTプロット



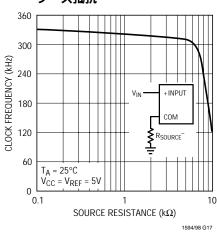
混変調歪み



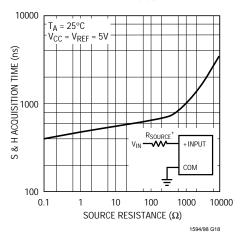
電源フィードスルーと リップル周波数



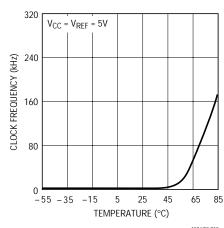
最大クロック周波数と ソース抵抗



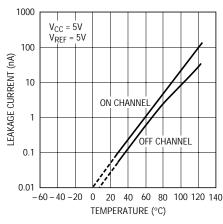
サンプル・ホールド・アクイジション ・タイムとソース抵抗



0.1LSB**誤差に対する** 最小クロック周波数と温度



入力チャネル・リーク電流と温度



1594/98 G20

ピン機能

LTC1594

CHO(ピン1): アナログ・マルチプレクサ入力

CH1(ピン2): アナログ・マルチプレクサ入力

CH2(ピン3): アナログ・マルチプレクサ入力

CH3(ピン4): アナログ・マルチプレクサ入力

ADCIN(ピン5): ADC入力。この入力はADCの正アナログ入力です。通常動作では、このピンはMUXOUTに接続します。

V_{REF}(ピン6): リファレンス入力。リファレンス入力でA/Dコンバータの電圧スパンを決定します。

COM(ピン7):負のアナログ入力。この入力はADCの負アナログ入力であり、GNDを基準としてノイズがあってはなりません。

GND(ピン8):アナログ・グランド。GNDはアナログ・グランド・プレーンに直接接続しなければなりません。

CSADC(ピン9): ADCチップ・セレクト入力。この入力に"H"レベルがあると、ADCをパワーダウンし、D_{OUT}をハイ・インピーダンスにします。この入力に"L"レベルがあると、ADCは選択されたチャネルをサンプリングして、変換を開始します。通常動作では、このピンはCSMUXと並列にドライブします。

 D_{OUT} (ピン10): デジタル・データ出力。この出力から A/D変換結果がシフト・アウトされます。

 V_{CC} (ピン11):電源電圧。このピンはA/Dコンバータに電力を供給します。アナログ・グランド・プレーンに直接バイパスしなければなりません。

CLK(ピン12): シフト・クロック。このクロックはシリアル・データ伝送をMUXとADCに同期させます。

 $\overline{\text{CSMUX}}$ (ピン13): MUXチップ・セレクト入力。この入力に "H"レベルがあると、MUXはチャネル・アドレスを受信することができます。この入力に"L"レベルがあると、選択されたMUXチャネルをイネーブルしてそれをMUX OUT ピンに接続して、A/D変換を行うことができます。通常動作では、このピンを $\overline{\text{CSADC}}$ と並列にドライブします。

D_{IN}(ピン14): デジタル・データ入力。マルチプレクサ・アドレスがこの入力にシフト・インされます。

MUXOUT(ピン15): MUX出力。このピンはマルチプレクサの出力です。通常動作ではADCINに接続します。

 $V_{CC}($ ピン16): 電源電圧。このピンはピン11に接続しなければなりません。

LTC1598

CH5(ピン1): アナログ・マルチプレクサ入力

CH6(ピン2): アナログ・マルチプレクサ入力

CH7(ピン3): アナログ・マルチプレクサ入力

GND(ピン4): アナログ・グランド。GNDはアナログ・グランド・プレーンに直接接続しなければなりません。

CLK(ピン5): シフト・クロック。このクロックはシリアル・データ伝送をMUXとADCに同期させます。また、ADCの変換速度も決定します。

CSMUX(ピン6): MUXチップ・セレクト入力。この入力に "H"レベルがあると、MUXはチャネル・アドレスを受信することができます。この入力に"L"レベルがあると、選択されたMUXチャネルをイネーブルしてそれをMUX OUTピンに接続して、A/D変換を行うことができます。通常動作では、このピンをCSADCと並列にドライブします。

D_{IN}(ピン7): デジタル・データ入力。マルチプレクサ・アドレスがこの入力にシフト・インされます。

COM(ピン8): 負のアナログ入力。この入力はADCの 負アナログ入力であり、GNDを基準としてノイズが あってはなりません。

GND(ピン9):アナログ・グランド。GNDはアナログ・グランド・プレーンに直接接続しなければなりません。

CSADC(ピン10): ADCチップ・セレクト入力。この入力に"H"レベルがあると、ADCをパワーダウンし、D_{OUT}をハイ・インピーダンスにします。この入力に"L"レベルがあると、ADCは選択されたチャネルをサンプリングして、変換を開始します。通常動作では、このピンはCSMUXと並列にドライブします。

D_{OUT}(ピン11): デジタル・データ出力。この出力から A/D変換結果がシフト・アウトされます。

NC(ピン12):無接続。

NC(ピン13): 無接続。

CLK(ピン14):シフト・クロック。この入力はピン5に接続してください。



ピン機能

 V_{CC} (ピン15): 電源電圧。このピンはA/Dコンバータに電源を供給します。アナログ・グランド・プレーンに直接バイパスしなければなりません。

V_{REF}(ピン16): リファレンス入力。リファレンス入力がA/Dコンバータの電圧スパンを決定します。

ADCIN(ピン17): ADC入力。この入力はADCの正アナログ入力です。通常動作では、このピンはMUXOUTに接続します。

MUXOUT(ピン18): MUX出力。このピンはマルチプレクサの出力です。通常動作ではADCINに接続します。

V_{CC}(ピン19): 電源電圧。このピンはピン15に接続しなければなりません。

CHO(ピン20): アナログ・マルチプレクサ入力

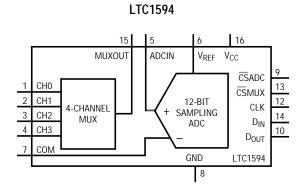
CH1(ピン21): アナログ・マルチプレクサ入力

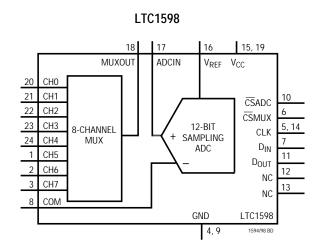
CH2(ピン22): アナログ・マルチプレクサ入力

CH3(ピン23): アナログ・マルチプレクサ入力

CH4(ピン24): アナログ・マルチプレクサ入力

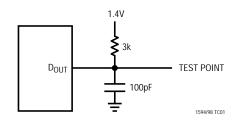
ブロック図



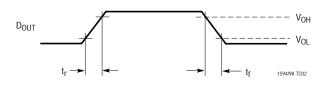


テスト回路

t_{dDO}、t_r、およびt_fの負荷回路



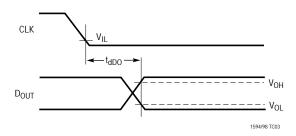
D_{OUT}の立上りおよび立下り時間t_r、t_fの電圧波形



6

テスト回路

D_{OUT}遅延時間、t_{dDO}の電圧波形



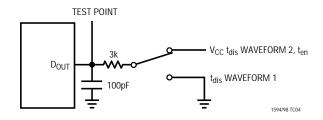
t_{en}の電圧波形

CSADC

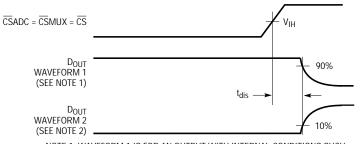
CLK 1 2 B11

DOUT

 t_{dis} および t_{en} の負荷回路



t_{dis}の電圧波形



NOTE 1: WAVEFORM 1 IS FOR AN OUTPUT WITH INTERNAL CONDITIONS SUCH THAT THE OUTPUT IS HIGH UNLESS DISABLED BY THE OUTPUT CONTROL.

NOTE 2: WAVEFORM 2 IS FOR AN OUTPUT WITH INTERNAL CONDITIONS SUCH THAT THE OUTPUT IS LOW UNLESS DISABLED BY THE OUTPUT CONTROL.

1594/98 TC05

概要

LTC1594/LTC1598はそれぞれ4チャネルおよび8チャネル・マルチプレクサを備えた、マイクロパワー、12ビット・サンプリングA/Dコンバータです。これらのADCは、サンプリング速度が16.8kHzのときに標準320μAの電流を消費します。サンプリング速度が遅くなると、消費電流は直線的に低下します(消費電流対サンプリング速度を参照)。ADCは変換を行っていないときには自動的にパワーダウンし、リーク電流しか流しません。LTC1594は16ピン細型SOパッケージで供給され、LTC1598は24ピンSSOPパッケージで供給されます。両方のデバイスとも4.5V~5.5Vの単一電源で動作します。

LTC1594/LTC1598は12ビットのスイッチト・キャパシタ ADC、サンプル・ホールド、シリアル・ポート、および外部 リファレンス入力ピンを備えています。さらに、LTC1594 は4チャネル・マルチプレクサ、LTC1598は8チャネル・マルチプレクサを備えています(ブロック図を参照)。これらはDCコモン・モード電圧でフロートしている信号を測

定でき、1.5Vまでの縮小スパンで動作可能です。スパンを縮小すれば、366μVの分解能を達成できます。

LTC1594/LTC1598には独立したMUX出力およびADC入力ピンがあり、信号処理を経済的に行う理想的なMUXOUT/ADCINループを形成します。MUXとADCは独立したチップ・セレクトを通して個別に制御することができ、柔軟性が向上しています。

シリアル・インタフェース

この説明では、注記がない限りCSMUXとCSADCが連結されていると仮定し、それを単にCSと呼ぶものとします。

LTC1594/LTC1598は、同期式、半二重、4線インタフェースを介して、マイクロプロセッサおよび他の外部回路と通信を行います(図1および図2の動作シーケンスを参照)。

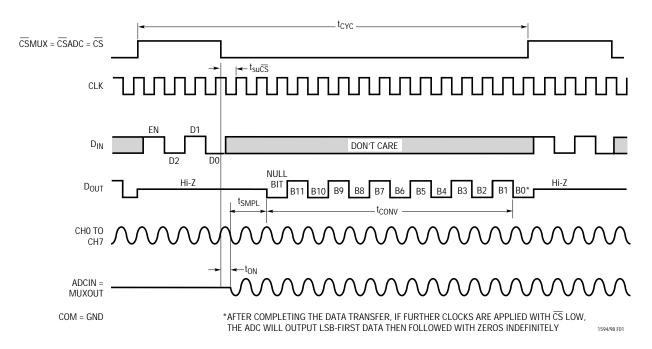


図1. LTC1594/LTC1598の動作シーケンス例: CH2、GND

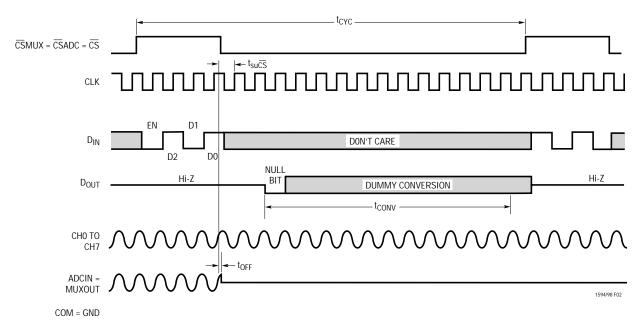


図2. LTC1594/LTC1598の動作シーケンス例:全チャネル・オフ

データ転送

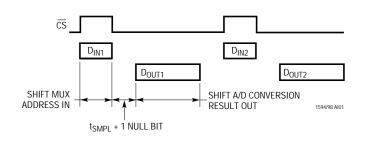
CLKは送信および受信の両システムにおいて、各ビットをCLKの立下りエッジで送信し、CLKの立上りエッジで 取り込んでデータ転送を同期化します。

LTC1594/LTC1598は最初に入力データを受信し、次に A/D変換結果を送り返します(半二重)。半二重動作のため、 D_{IN} と D_{OUT} を連結して、 \overline{CS} 、CLK、およびDATA (D_{IN}/D_{OUT})の3線だけで送信することが可能です。

データ転送は立下りのチップ・セレクト(\bigcolor{CS})信号によって開始されます。CSが立ち上がった後、DINピンの入力データはクロックの立上リエッジで4ビット・レジスタにラッチされます。5つ以上の入力ビットを、問題なくDINピンに送ることができますが、CSが立ち下がる前にクロック・インされた最後の4ビットだけが4ビット・レジスタにストアされます。この4ビット入力データ・ワードは、マルチプレクサのチャネルを選択します(入力データ・ワードおよび表1、2を参照)。正しい動作を保証するために、CSはクロックの次の立上リエッジの前に"L"にしなければなりません。

 $\overline{\text{CS}}$ を"L"にすると、 t_{OFF} 遅延後にブレイク・ビフォア・メイク間隔 t_{OPFN} を確保するために、すべてのチャネル

が同時にオフに切り替わります。 $t_{ON}(t_{OFF}+t_{OPEN})$ の遅延後に、選択されたチャネルがオンに切り替わり、チップのADCは入力信号を獲得して、変換を開始することができます(図1および2を参照)。1ヌル・ビット後、変換の結果が D_{OUT} ラインに出力されます。選択されたチャネルは、 \overline{CS} の次の立下りエッジまでオンのままです。データ交換の終わりに \overline{CS} を"H"にしなければなりません。これによって、LTC1594/LTC1598をリセットし、次のデータ変換を開始します。



ブレイク-ビフォア-メイク

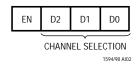
LTC1594/LTC1598は、CSが L "になると、全チャネルを同時にオフにしてから次に選択したチャネルをオンに切り替えるブレイク-ビフォア-メイク間隔を提供します。



言い換えると、 $\overline{\text{CS}}$ が L "になると t_{OFF} 遅延後に、ブレイク-ビフォア-メイク間隔を確保するために、すべてのチャネルがオフに切り替わります。この間隔の後、選択されたチャネルが切り替わり、信号の伝送が可能になります。選択されたチャネルは、 $\overline{\text{CS}}$ の次の立下りエッジまでオンのままで、プロセスは「 $\overline{\text{EN}}$ 」ビットがロジック" H "のときに自身を繰り返します。「 $\overline{\text{EN}}$ 」ビットがロジック" L "の場合、 $\overline{\text{CS}}$ が" L "になった $\overline{\text{t}}$ $\overline{\text{CS}}$ の次の立下りエッジまでオフに切り替わり、 $\overline{\text{CS}}$ の次の立下りエッジまでオフになったままです。

入力データ・ワード

でSが H かとき、LTC1594/LTC1598はクロックの立上りエッジでデータをD_{IN}入力にクロック・インし、4ビット・レジスタにストアします。入力データ・ワードは次のとおり定義されています。



「EN」ビット

4ビット・レジスタの最初のビットば EN」ビットです。図1に示すとおり、「EN」ビットがロジック" H"の場合、 \overline{CS} が" L "になってから t_{ON} 遅延後に、選択されたチャネルがイネーブルされます。図2に示すとおり、「EN」ビットがロジック" L"の場合、 \overline{CS} が" L"になってから t_{OFF} 遅延後に、すべてのチャネルがディスエーブルされます。

マルチプレクサ(MUX)アドレス

「EN」ビットに続く入力ワードの3ビットは、要求された変換に対するMUXのチャネルを選択します。あるチャネル選択に対して、コンバータはCOMピンの電圧を基準にして、選択されたチャネル間の電圧を測定します。表1と2に、LTC1594/LTC1598チャンネル選択のための各種ビットの組合せを示します。

表1. LTC1594チャンネル選択のための論理値表

CHANNEL STATUS	EN	D2	D1	DO
All Off	0	Х	Χ	Х
CH0	1	0	0	0
CH1	CH1 1		0	1
CH2	1	0	1	0
CH3	1	0	1	1

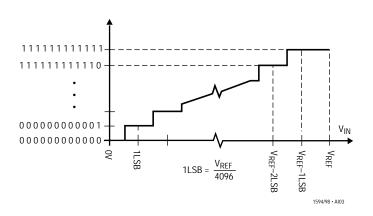
表2. LTC1598チャンネル選択のための論理値表

CHANNEL STATUS	EN	D2	D1	DO DO
All Off	0	Х	Χ	Х
CH0	1	0	0	0
CH1	1	0	0	1
CH2	1	0	1	0
CH3	1	0	1	1
CH4	1	1	0	0
CH5	1	1	0	1
CH6	1	1	1	0
CH7	1	1	1	1

伝達曲線

LTC1594/LTC1598はユニポーラ専用に固定されています。この変換タイプの入力スパンとコード割当てを以下の図に示します。

伝達曲線



出力コード

OUTPUT CODE	INPUT VOLTAGE	INPUT VOLTAGE (V _{REF} = 5.000V)
111111111111111111111111111111111111111	V _{REF} – 1LSB V _{REF} – 2LSB	4.99878V 4.99756V •
•	•	•
000000000000000000000000000000000000000	1LSB 0V	0.00122V 0V

1594/98 • AI04

D_{IN}とD_{OUT}を連結した場合の動作

LTC1594/LTC1598はD_{IN}とD_{OUT}を連結して動作させることができます。これによって、マイクロプロセッサ (MPU)との通信に必要なラインが1本節約されます。データは1本のワイヤで双方向に伝送されます。このデータ・ラインに接続されたプロセッサのピンは、入力または出力として構成できなければなりません。LTC1594/LTC1598はCSが立ち下がった後6番目のCLKが立ち下がる前にデータ・ラインを制御し、プロセッサはCSが H 'のときにデータ・ラインを制御します(図3を参

照)。 したがって、衝突を回避するために、 $\overline{\text{CS}}$ が" L "のときにプロセッサのポート・ラインを入力に切り替える必要があります。

MUXとADC用の独立したチップ・セレクト

LTC1594/LTC1598はMUXとADCを別々に制御するために、独立したチップ・セレクト、CSMUXとCSADCを提供します。この機能は複数の変換に対して特定チャネルを1回だけ選択する柔軟性を提供するだけでなく(図4を参照)、サンプリング・レートを最大20kspsに高めます(図5を参照)

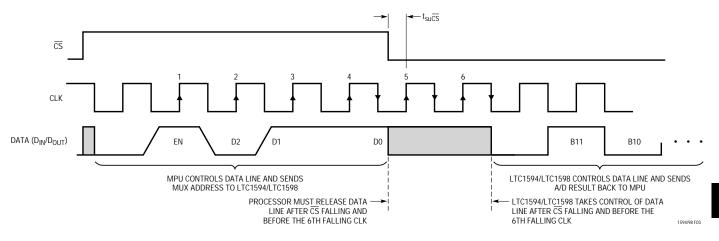


図3. D_{IN}とD_{OUT}を連結したLTC1594/LTC1598の動作

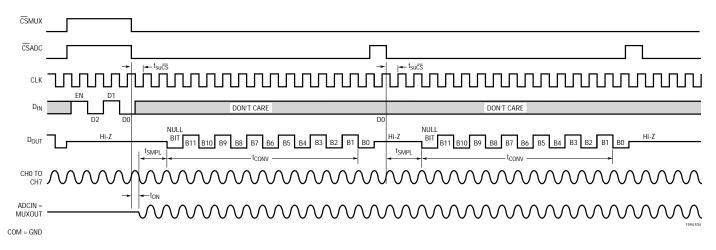


図4. 複数の変換に対して特定チャネルを1回選択



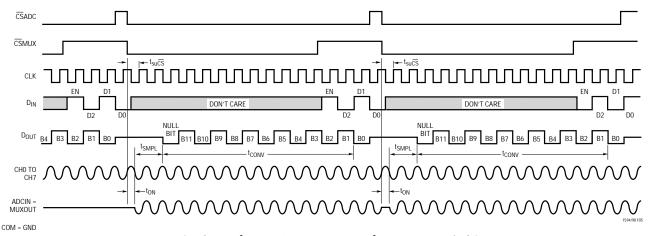


図5. 個別チップ・セレクトによるサンプル・レートの高速化

MUXOUT/ADCINループによる経済的な信号調整

LTC1594/LTC1598のMUXOUTピンとADCINピンは、変換前にプログラム可能な利得アンプ(PGA)やアナログ入力信号の処理を可能にする非常に柔軟な外部ループを形成します。このループは各チャネルごとではなく、1つの回路しか必要ないため、調整を実行する経済的な方法です。

標準的応用例セクションには、MUXOUT/ADCINループを使用してしPGAを形成したり、複数のアナログ入力のアンチエリアス・フィルタリングを行ういくつかの例があります。

マイクロパワー性能の達成

LTC1594/LTC1598は標準動作電流が320µAであり、また変換と変換の間の自動シャットダウン機能を備えているため、広い範囲のサンプリング・レートできわめて低い消費電力を実現できます(図6参照)。自動シャットダウン機能を備えているため、サンプリング・レートを遅くすれば、消費電流を減少させることができます。このような低消費電力を達成するには、いくつかの事項を検討する必要があります。

シャットダウン

LTC1594/LTC1598は自動シャットダウン機能を備えています。 $\overline{\text{CS}}$ ピンが L 'のときに電力を消費します。各変換の終わりに、ADCのバイアス回路とコンパレータはパワーダウンし、リファレンス入力はハイ・インピーダンスになり、CLK は動作したままで、LSBファースト・データまたはゼロをクロック・アウトします(図1と図2を参照)、 $\overline{\text{CS}}$ ピンが H 'のとき、ADCは完全にパワー・ダウンして、CLKを動作状態にし入力データ・ワードをMUXにクロック・インします。 $\overline{\text{CS}}$ 、 $\overline{\text{D}}_{\text{IN}}$ 、およびCLKがレール・トゥ・レールで動作していない場

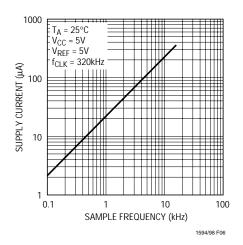


図6. 変換と変換の間の自動パワー・シャットダウンにより、サンプル・レートの低下に伴って消費電力も減少

合には、入力ロジック・バッファに電流が流れます。これらの電流は標準消費電流よりも大きくなることがあります。 消費電流を最小にするには、 \overline{CS} 、 D_{IN} 、およびCLKピンを レール・トゥ・レールで振幅させてください。

DOUTの負荷特性

デジタル出力の容量性負荷によって消費電力が増大することがあります。DOUTピンに100pFのコンデンサを接続すると、クロック周波数320kHzで電源電流に80mA以上の電流が追加されます。この余分な80mAほどの電流は、負荷容量の充・放電に使われます。ロジック回路によって高い周波数でドライブされるデジタル・ラインについても同じことがいえます。(C) V) f)電流を評価して、問題を最小限に抑えてください。

RAIL-TO-RAILは日本モトローラ(株)の登録商標です。



ボード・レイアウトの検討

グランドとバイパス

LTC1594/LTC1598は使いやすいデバイスですが、使用時に注意する点がいくつかあります。アナログ・グランド・プレーンおよび一点接地法を用いて使用しなければなりません。 GNDピンは直接グランド・プレーンに接続してください。

V_{CC}ピンは10μFのタンタル・コンデンサをできる限りリードを短くして、グランドにバイパスしてください。電源がクリーンな場合、LTC1594/LTC1598は小さな1μF以下の表面実装型またはセラミックのバイパス・コンデンサを接続しても動作させることができます。すべてのアナログ入力は一点接地を直接基準にしなければなりません。デジタル入力と出力は、リファレンス電圧およびアナログ回路からシールドするか、またはそれから離して配線してください。

サンプル・ホールド

LTC1594/LTC1598はどちらもADCINピンとMUXOUTピンが連結されていると仮定して、選択されたチャネルを通して信号を獲得するビルトイン・サンプル・ホールド(S&H)機能を提供します。これらのデバイスのS&Hは、t_{SMPL}期間中にCOM入力を基準にして、選択したチャネルを通して入力信号を収集します(図7参照)。

シングルエンド入力

LTC1594/LTC1598のサンプル・ホールドにより、高速で変化する信号を変換することができます。図7に示すように、入力電圧は t_{SMPL} 期間中にサンプリングされます。サンプリング間隔は、 \overline{CS} が L "になり t_{ON} 時間後に開始され、 \overline{CS} が L "になってから2番目のCLK立下りエッジまで続きます(図7参照)。

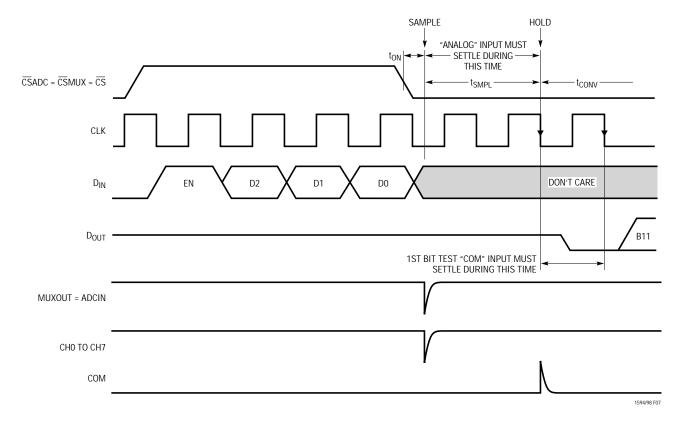


図7. LTC1594/LTC1598のADCIN入力とCOM入力セトリング・ウィンドウ

この立下りCLKエッジで、S&Hはホールド・モードに入り変換が開始されます。「COM」入力の電圧は一定の状態を維持し、変換期間を通じてノイズとリップルがないようにしなければなりきません。そうしないと、変換動作が正確に行われないことがあります。変換期間は12 CLKサイクルです。したがって、この期間に「COM」入力の電圧が変化すると、変換誤差が発生する可能性があります。「COM」入力に正弦波電圧が加えられた場合、この誤差は次のようになります。

 $V_{ERROR(MAX)} = V_{PEAK}(2\pi)(f)("COM")12/f_{CLK}$

ここで、 $f(COM_J)$ は $f(COM_J)$ 力電圧の周波数、 V_{PEAK} は最大振幅、 f_{CLK} はCLKの周波数です。ほとんどの場合、 V_{ERROR} は大きくありません。コンバータがCLK = 320kHzで動作しているときに、 $f(COM_J)$ 力に $f(COM_J)$ 力に $f(COM_J)$ 05年まするには、そのピーク値が $f(COM_J)$ 05年まするには、そのピーク値が $f(COM_J)$ 05年といってなければなりません。

アナログ入力

電荷再分布A/D変換技術を使用しているため、LTC1594/LTC1598のアナログ入力には、容量性スイッチング入力電流スパイクが発生します。これらの電流スパイクは、瞬時に減衰するため問題は起こりません。しかし、大きなソース抵抗を使用したり、あるいは低速セトリング・オペアンプで入力をドライブする場合は、電流スパイクによって発生する過渡信号が、変換の開始前に完全にセトリングするよう配慮しなければなりません。

「アナログ」入力セトリング

LTC1594/LTC1598の入力コンデンサは、 t_{SMPL} 期間中に選択したチャネル入力に切り替えられ(図7参照)、その時間内に入力信号をサンプリングします。サンプル・フェーズは、変換開始前の最低11/2CLKサイクルです。「アナログ」入力の電圧は t_{SMPL} 期間内に完全にセトリングしなければなりません。 R_{SOURCE} + とC1を最小にすると、入力セトリング時間が改善されます。大きな「アナログ」入力ソース抵抗を使用しなければならない場合は、より低速なCLK周波数を使用すれば、サンプリング時間を長くすることができます。

「COM 入力セトリング

t_{SMPL}の終わりに、入力コンデンサが「COM」入力に切り替わり変換が始まります(図1および図7参照)。変換中、

「アナログ」入力電圧はサンプル・ホールドによって効果的に「ホールド」され、変換結果には影響を与えません。しかし、変換期間の最初のCLKサイクルの間「COM」入力電圧にノイズがなく、完全にセトリングすることが重要です。R_{SOURCE}・およびC2を最小にすれば、セトリング時間が改善されます。大きな「COM」入力ソース抵抗を使用しなければならない場合は、低いCLK周波数を使用すれば、セトリングの許容時間を延長できます。

入力オペアンプ

オペアンプでアナログ入力をドライブするときは、オペアンプが許容時間内にセトリングすることが重要です(図7参照)。また、上記で説明したように、低速オペアンプに対応するために、「アナログ」および「COM」入力のサンプリング時間を延長することができます。LT®1006およびLT1413単一電源オペアンプを含む大部分のオペアンプは、320kHzの最大クロック・レートで発生する4.8μsの最小セトリング・ウィンドウ(「アナログ」入力)でも十分にセトリングするようになっています。

ソース抵抗

LTC1594/LTC1598のアナログ入力は、図8に示すように、20pFのコンデンサ(C_{IN})が500 の抵抗(R_{ON})および45 のチャネル抵抗と直列に接続されているように見えます。C_{IN}は各変換サイクル中に、「アナログ」および「COM」入力の間で一度だけ切り替えられます。外部ソース抵抗および容量が大きいと、入力のセトリングは減速されます。アナログ入力が許容時間内に完全にセトリングできるよう、全体のRC時定数を十分短くすることが重要です。

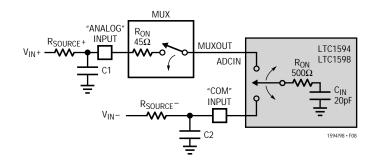


図8. アナログ入力等価回路

入力リーク電流

ソース抵抗が大きくなりすぎると、入力リーク電流によって誤差が発生します。たとえば、1.2kのソース抵抗に流れる200nAの最大入力リークのスペック(85 での値)では、240μVつまり0.2LSBの電圧降下が発生します。低温度ではリークが急速に低下するため、この誤差は非常に小さくなります(「入力チャネル・リーク電流と温度」の標準特性曲線を参照)。

リファレンス入力

LTC1594/LTC1598のリファレンス入力は、 $\overline{\text{CS}}$ が L "に立ち下がってから変換の終了までは、実質的に50k抵抗となります。それ以外は、ハイ・インピーダンス・ノードとなっています(図9参照)。リファレンス入力の電圧がA/Dコンバータの電圧スパンを決定するため、リファレンス入力は低 R_{OUT} の リファレンス IC(LT1004、LT1019、LT1021など)または低 R_{OUT} の電圧源でドライブしなければなりません。

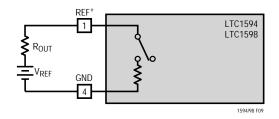


図9. リファレンス入力等価回路

縮小リファレンス電圧での動作

LTC1594/LTC1598の有効分解能は、コンバータの入力スパンを狭くすれば増大できます。LTC1594/LTC1598は、広範なリファレンス電圧範囲にわたって良好な直線性および利得を示します(「直線性の変化とリファレンス電圧」の標準特性曲線を参照)。ただし、コンバータの縮小LSBステップ・サイズおよびその結果要求される高精度特性のため、低いV_{REF}の値で動作させる場合には注意が必要です。低V_{REF}値で動作させる場合は、以下の項目について考慮する必要があります。

- 1. オフセット
- 2. ノイズ
- 3. 变換速度(CLK周波数)

縮小V_{REF}によるオフセット

ADCが縮小リファレンス電圧で動作しているときには、LTC1594/LTC1598のオフセットの出力コードに対する影響はより大きくなります。LSBのサイズが縮小されるため、オフセット(通常は固定電圧)はLSBの中で大きな部分を占めるようになります。「オフセットの変化とリファレンス電圧」の標準特性曲線は、VOSの標準値に対するLSBのオフセットとリファレンス電圧の関係を示しています。たとえば、5Vのリファレンス電圧では0.1LSBである122μVのVOSは、1Vのリファレンス電圧では0.5LSB、0.2Vのリファレンス電圧では2.5LSBになります。このオフセットが許容できなければ、受信側システムによってデジタル的に訂正するか、またはLTC1594/LTC1598の「COM」入力をオフセットして訂正することができます。

縮小VRFFによるノイズ

LTC1594/LTC1598の全入力換算ノイズは、グランド・プレーンの使用、十分なバイパス、適切なレイアウト手法によって、リファレンス入力のノイズを最小限に抑えることによりピーク間で約400μVまで低減することができます。このノイズは、5Vのリファレンス入力では問題になりませんが、LSBのサイズが縮小されるとLSBでより大きな部分を占めます。

5Vのリファレンス電圧による動作では、400μVのノイズはピーク間で0.33LSBにすぎません。この場合、LTC1594/LTC1598のノイズは出力コードに事実上まったく不確定さを与えません。縮小リファレンス電圧では、ノイズはLSBに対して大きな部分を占め、出力コードに不要なジッタが発生することがあります。たとえば、2.5Vのリファレンスでは、この同じ400μVノイズがピーク間で0.66LSBになります。これにより、安定した出力コードを達成できる入力電圧範囲が1LSBだけ縮小されます。リファレンス電圧がさらに1Vに低減されると、400μVノイズは1.65LSBとなり、安定した出力コードを達成するのは困難になります。この場合は、読込み値を平均化しなければならないこともあります。

このノイズ・データは非常にノイズの少ないテスト治 具でとったものです。システム構成によって誘導されるノイズ(V_{CC}、V_{REF}、V_{IN}のノイズまたはリップル)は すべて内部ノイズに追加されます。使用するリファレ ンス電圧が低くなればなるほど、ノイズのないシステム構成にすることが重要になります。

縮小V_{RFF}による変換速度

縮小リファレンス電圧では、LSBのステップ・サイズが縮小され、LTC1594/LTC1598の内部コンパレータ・オーバドライブも縮小されます。そのため、小さい値のV_{REF}を使用したときは、場合によっては最大CLK周波数を低くしなければなりません。

ダイナミック特性

LTC1594/LTC1598は卓越した高速サンプリング能力を備えています。ADCの定格スループットにおける周波数応答、歪み、およびノイズをテストするために、FFT(高速フーリェ変換)テスト・テクニックを使用しています。低歪み正弦波を加え、FFTアルゴリズムを用いてデジタル出力を分析することにより、基本成分外の周波数に対するADCのスペクトル成分を調べることができます。図10に標準LTC1594/LTC1598のプロットを示します。

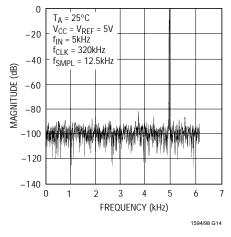


図10. LTC1594/LTC1598の非平均化4096点FFTプロット

SNLL

SN+歪み比(S/(N+D)は、ADC出力における基本入力 周波数のRMS振幅と他のすべての周波数成分のRMS振幅との比率です。出力はDCからサンプリング周波数の 1/2の周波数帯域に限定されます。図11に16.8kHzのサンプリング・レートでの標準スペクトル成分を示します。

有効ビット数

有効ビット数(ENOB)はADCの分解能の尺度であり、次式のとおりS(N+D)に直接関係します。

ENOB =
$$[S/(N + D) - 1.76]/6.02$$

ここで、S/(N+D)はdBで表されます。5V電源の最大サンプリング速度16.8kHzにおいて、LTC1594/LTC1598は入力周波数10kHzで11 ENOB以上を維持します。10kHz以上のサンプリング速度では、図11に示すとおり、第2高調波歪みが増加するため、ENOBは徐々に低下します。ノイズ・フロアは低く維持されます。

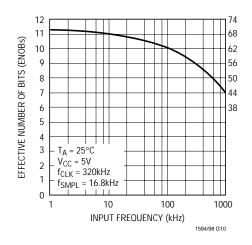


図11.有効ビットおよびS/(N+D)と入力周波数

全高調波歪み

全高調波歪み(THD)は、入力信号のすべての高調波のRMSの合計と基本波との比率です。帯域外高調波は、DCとサンプリング周波数の1/2の周波数帯域に限定されます。THDは次式で表されます。

THD =
$$20log \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + ... + V_N^2}}{V_1}$$

ここで、 V_1 は基本周波数のRMS振幅であり、 V_2 から V_N は第2高調波から第N次高調波の振幅です。

ダイナミック精度表の標準THD仕様には第2高調波から第5高調波までが含まれています。入力信号が7kHzの場合、LTC1594/LTC1598は V_{CC} = 5Vで標準80dBのTHDを有しています。

混変調歪み

ADC入力信号が2つ以上のスペクトル成分からなるときには、ADC伝達関数の非直線性によって、THDに加えて混変調(IMD)が発生する可能性があります。IMDは別の異なる周波数の正弦波入力が現れたときに、ある正弦波入力に起こる変化です。

ADC入力に f_a と f_b の2つの周波数の純粋な正弦波が供給されると、ADC伝達関数の非直線性によって、和および差の周波数 mf_a ± nf_b に歪み成分が形成されます。ただし、mおよびn=0、1、2、3、...です。たとえば、2次IMDの項は(f_a + f_b)、(f_a - f_b)、3次IMDの項は($2f_a$ + f_b)、($2f_a$ - $2f_b$)です。2つの入力正弦波の振幅が等しい場合、2次IMD積の値(dB)は次式で表すことができます。

$$IMD(f_a \pm f_b) = 20log \left[\frac{(f_a \pm f_b) での振幅}{f_a での振幅} \right]$$

入力周波数が5kHzおよび6kHzの場合、LTC1594/LTC1598のIMDは5V電源を使用したときには73dBです。

最大高調波またはスプリアス・ノイズ

フルパワー高調波つまり最大スプリアス・ノイズは、 入力信号とDCを除く最大スペクトル成分です。この値 はフルスケール入力信号のRMS値に対するdBで表され ます。

フルパワーおよび最大直線帯域幅

フルパワー帯域幅はフルスケール入力信号を供給したときに、再生される基本成分の振幅が3dBだけ低下する入力周波数です。

最大直線帯域幅は、ADCの有効ビット定格が11ビットに低下する入力周波数です。この周波数を超えると、サンプリングされた入力信号の歪みが増大します。LTC1594/LTC1598は、入力帯域幅が最大になるように設計されており、ADCは入力信号をコンバータのナイキスト周波数より高い周波数でアンダサンプルすることができます。

標準的応用例

マイクロプロセッサ・インタフェース

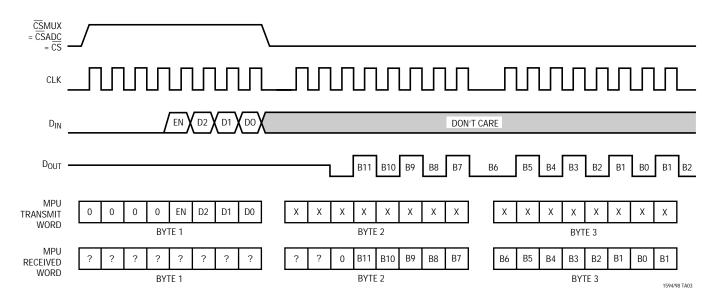
LTC1594/LTC1598は、MICROWIRE、SPI、およびQSPI など、ほとんどのポピュラーなマイクロプロセッサ (MPU)の同期シリアル・フォーマットに直接(外部ハードウェアなしで)インタフェースすることができます。専用のシリアル・ポートのないMPUを使用する場合、MPUの3つのパラレル・ポート・ラインをプログラミングして、LTC1594/LTC1598へのシリアル・リンクを形成することができます。ここでは、シリアル・インタフェースの例を1つ紹介します。

モトローラSP(MC68HC05)

専用シリアル・ポート付きMPUの例としてMC68HC05を選択しました。このMPUはMSBファーストおよび8ビット単位でデータを転送します。データ・レジスタにD_{IN}ワードが転送されると、SPIプロセスを開始します。3回の8ビット転送で、A/Dの結果がMPUに読み込まれます。2回目の8ビット転送でA/D変換結果のB11からB7までがプロセッサにクロック・インされます。3回目の8ビット転送では残りのビットB6からB0までがMPUにクロック・インされます。第2バイトと1F_{HEX}の論理積をとることによって、最上位3ビットがクリアされ、第3バイトとFE_{HEX}の論理積をとることによって、最下位3ビットがクリアされます。データを右に1ビットだけシフトすると、ワードは右詰になります。

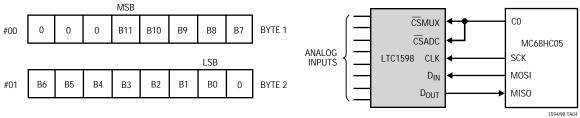
			MC68H	CO5 COD	Ε		
	LDA	#\$52	Configuration data for serial peripheral control register (Interrupts disabled, output			LOOP1	Loop if not done with transfer to previous instruction Bit 0 Port C (\$02) goes low (CS goes low)
			enabled, master, Norm = 0, Ph = 0, Clk/16)			\$0C	Load contents of SPI data register into Accumulator
	STA	\$0A	Load configuration data into location \$0A (SPCR)		STA	\$0C	Start next SPI cycle
	LDA	#\$FF	Configuration data for I/O ports	LOOP2	TST	\$0B	Test status of SPIF
			(all bits are set as outputs)		BPL	LOOP2	Loop if not done
	STA		Load configuration data into Port A DDR (\$04)		LDA		Load contents of SPI data register into Accumulator
	STA		Load configuration data into Port B DDR (\$05)		STA	\$0C	Start next SPI cycle
	STA		Load configuration data into Port C DDR (\$06)				Clear 3 MSBs of first D _{OUT} word
	LDA	#\$08	Put D _{IN} word for LTC1598 into Accumulator			\$00	Load Port A (\$00) with MSBs
			(CH0 with respect to GND)	L00P3	TST	\$0B	Test status of SPIF
	STA		Load D _{IN} word into memory location \$50		BPL	L00P3	Loop if not done
START		0,\$02	Bit 0 Port C (\$02) goes high (CS goes high)		LDA	\$0C	Load contents of SPI data register into Accumulator
	LDA		Load D _{IN} word at \$50 into Accumulator		AND	#\$FE	Clear LSB of second D _{OUT} word
	STA	\$0C	Load D _{IN} word into SPI data register (\$0C) and			\$01	Load Port B (\$01) with LSBs
			start clocking data		JMP	START	Go back to start and repeat program
LOOP1	TST	\$0B	Test status of SPIF bit in SPI status register (\$0B)				

LTC1598とMC68HC05の間のデータ交換



モトローラMC68HC05へのハードウェアおよびソフトウェア・インタフェース

MC68HC05 RAMにストアされるLTC1598からのD_{OUT}



多重チャネルA/Dで1つのアンチエリアス・フィルタ を使用

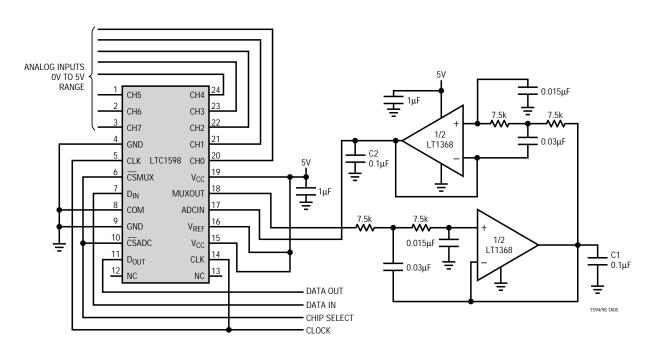
この回路は、LTC1598の独立したアナログ・マルチプレクサで12ビット・データ収集システムの設計をどのように単純化できるかを示します。8チャネルすべてが、単一電源動作用に設計された1つの1kHz、4次Sallen-Keyアンチエリアシング・フィルタに多重化されます。LTC1598のデータ・コンバータはグランドから正電源までの入力を受け入れるため、ダイナミック・レンジを最大にするために、フィルタにはレール・トゥ・レール・オペアンプが選択されました。LT1368デュアル・レール・トゥ・レール・オペアンプは、0.1μFの負荷コンデンサ(C1とC2)で動作するように設計されています。これらのコンデンサは、アンプに周波数補償を提供し、アンプの出力インピーダンスを低減して、高周波数での電

源変動除去を改善します。フィルタが原因で生じるオフセットとバイアス電流による誤差は1 LSB以下です。フィルタのノイズと歪みは、100Hz、2V_{P-P}オフセット・サイン入力に対して - 72dB以下です。

MUX誤差とA/D誤差の合計誤差は、±3 LSB(最大)の積分非直線性誤差と±3/4LSB(最大)の微分非直線性誤差になります。標準のS/(N+歪み)比は71dBで、全高調波歪み-78dB程度です。LTC1598は、MICROWIRE、SPI、およびQSPIと互換性のある4線シリアル・インタフェースを通してプログラムされます。最大シリアル・クロック速度は320kHzで、16.8kHzのサンプリング・レートに相当します。

回路全体は単一5V電源から約800μAを消費します。

A/D<mark>変換の前に、LTC1598のMUXOUT/ADCIN の</mark> ピン-フィルタ・アナログ信号を利用する単純なデータ収集システム



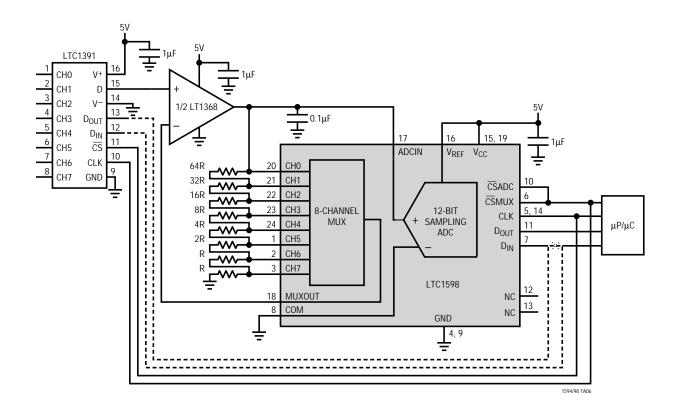


MUXOUT/ADCINループをPGAとして使用

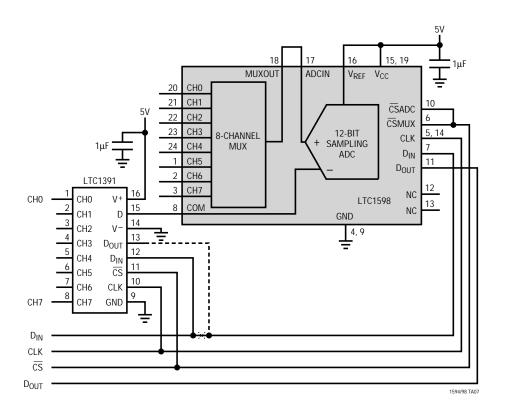
この図はLTC1598のMUXOUT/ADCINループとLT1368を使用して、8つの非反転利得を持つ単一チャネルPGAを構築する様子を示します。LTC1391と組み合わせれば、システムは8チャネルおよび各チャネルごとに8つの利得を持つように拡張できます。LTC1594を使用すれば、PGAは4つの利得に低減されます。LT1368の出力はADCINと抵抗ラダーをドライブします。選択したMUXチャネルより上の抵抗で、LT1368のための帰還を形成します。このアンプのループ利得は $R_{S1}/R_{S2}+1$ です。 R_{S1} は選択したMUXチャネルより上の抵抗を合計したも

ので、 R_{S2} は選択したMUXチャネルより下の抵抗を合計したものです。CH0を選択した場合、 R_{S1} が0であるのでループ利得は1です。表1は各MUXチャネルの利得を示します。LT1368デュアル・レール・トゥ・レール・オペアンプは、 0.1μ Fの負荷コンデンサで動作するように設計されています。これらのコンデンサは、アンプに周波数補償を提供し、アンプの出力インピーダンス低減して、高周波数での電源変動除去を改善します。LT1368の I_B は低いので、選択したチャネルの R_{ON} は上記の式で与えられたループ利得に影響を及ぼしません。

LTC1598のMUXOUT/ADCINループを使用した、8つの利得を持つ非反転構成のPGA



LTC1598とLTC1391を8チャネル差動12ビットADCシステムとして使用



関連製品

PART NUMBER	DESCRIPTION	COMMENTS
LTC1096/LTC1098	8-Pin SO, Micropower 8-Bit ADC	Low Power, Small Size, Low Cost
LTC1096L/LTC1098L	8-Pin SO, 2.65V Micropower 8-Bit ADC	Low Power, Small Size, Low Cost
LTC1196/LTC1198	8-Pin SO, 1Msps 8-Bit ADC	Low Power, Small Size, Low Cost
LTC1282	3V High Speed Parallel 12-Bit ADC	140ksps, Complete with V _{REF} , CLK, Sample-and-Hold
LTC1285/LTC1288	8-Pin SO, 3V, Micropower	1- or 2-Channel, Auto Shutdown
LTC1286/LTC1298	8-Pin SO, 5V, Micropower	1- or 2-Channel, Auto Shutdown
LTC1286	Multiplexed 12-Bit ADC	8-Channel 12-Bit Serial I/O
LTC1289	Multiplexed 3V, 1A, 12-Bit ADC	8-Channel 12-Bit Serial I/O
LTC1415	5V High Speed Parallel 12-Bit ADC	1.25Msps, Complete with V _{REF} , CLK, Sample-and-Hold
LTC1594L	4-Channel, 3V Micropower 12-Bit ADC	Low Power, Small Size, Low Cost
LTC1598L	8-Channel, 3V Micropower 12-Bit ADC	Low Power, Small Size, Low Cost

